Searching PAJ Page 1 of 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 06-004859 (43)Date of publication of application: 14.01.1994

(51)Int.Cl. G11B 5/82

(21)Application number : 04-160802 (71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing: 19.06.1992 (72)Inventor: TANAKA HIDEAKI GOMI KENICHI

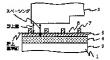
MIYAKE YOSHIHIKO

## (54) MAGNETIC DISK DEVICE AND MAGNETIC DISK

### (57)Abstract:

PURPOSE: To inhibit the increase of spacing at the outside of a magnetic disk and to obtain a magnetic disk device capable of attaining high recording density and a magnetic disk used in the device.

CONSTITUTION: The surface of the protective film 5 of a magnetic disk 1 is made rugged so that the internal volume of the recesses 6 is gradually increased from the inside toward the outside. Even when the extent of floating of a magnetic head 2 is increased by the increase of linear velocity at the outside of the magnetic disk 1, the increase of spacing can be inhibited and the objective magnetic disk device having remarkably increased recording density especially at the outside is obtd.



### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号 特開平6-4859

(43)公開日 平成6年(1994)1月14日

(51)Int.Cl.5	織別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G11B 5/8	82	7303-5D		

### 審査請求 未請求 請求項の数13(全 10 頁)

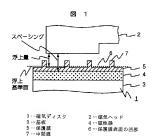
(21)出願番号	特顯平4-160802	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22)出願日	平成 4年(1992) 6月19日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地		
		(72)発明者	田中 秀明	
			茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日	
			立製作所日立研究所内	
		(72)発明者	五味 憲一	
			茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日	
			立製作所日立研究所内	
		(72)発明者	三宅 芳彦	
			神奈川県小田原市国府津2880番地 株式会	
		社日立製作所小田原工場内		
		(74)代理人	弁理士 高橋 明夫 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 磁気ディスク装置及び磁気ディスク (57) 【要約】

【目的】磁気ディスク外間でのスペーシング増加を抑 え、高記録密化可能な磁気ディスク装置と、それに用い られる磁気ディスクを得る。

【構成】磁気ディスク1の保護膜5の表面に凹凸を形成 し、凹部6の空間内容積が内周側から外周側にいく程増 加するようにした。

【効果】磁気ディスクの外周側での繰速度上昇によって 磁気ペッドの溶上量が増加しても、スペーシングの増加 を低く抑えることができ、特に外周側で記録密度を著し く高めた磁気ディスク装置が得られる。



#### 【特許請求の節用】

【請求項1】実質的に平地と基板上に磁性膜と保護膜と を有し、該保護機の表面に凹凸部を有する磁気ディスク 。配線再生時に回転する影響気ディスク上で破小開腺 をもつて浮上する磁気ペッドとを備えた磁気ディスク装 個において、鉄磁気ディスク表面の単位面積当の四回部 の空間内容積を、誘磁気ディスクの内隔側から外側側に かけて解水増加させたことを特徴とする磁気ディスク装 機

【請求収2】実質的に平4次基板上に減性酸と保護機と を有し、該保護膜の表面に即凸部を有する磁気ブイスク と、記録再生時に動転する路盤気デイスク上で扱小削除 をもって浮上する磁気ペッドとを備えた磁気デイスク装 優において、前記磁気ペッドに対する前記磁気ディスク 上の浮上基準面を、該磁気ディスクの内周側から外周側 にかけて端次前に磁性接面に接近させたことを特徴とす る磁気ディスクを確

【請求項3】磁気ディスク表面の単位面積当りの凹部の 空間内容積を、終磁気ディスクの同一円周上においてほ 定としたことを特徴とする請求項1に記載の磁気ディスク表置。

【請求項4】磁気ディスクの磁性膜面と保護膜の凸部頂点との間隔が、該磁気ディスクの面内で実質的に均一であることを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスクキ网

[請求項5] 確気ディスクを一定回転数で回転させたと きの、内周側に対する外周側での線速度の上昇による、 総気へッドと前記級気ディスク上の停上規準面との間隔 の増加幅に対して、前記磁気ペッドと前記磁気ディスク の磁性販売面との間が期間を小さくしたことを特徴 上する様本項・国国はごはご転換を概分デスクメ整備。

【請求項6】磁気ヘッドとして、再生素子と記録素子と を別々に有する記録再生素子分離型ヘッドを用いたこと を特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスク装 鑑。

【請求項7】磁気ディスクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外周側で高めたことを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気ディスク装置。

【請求項8】磁気ディスク回転時の線速度上昇による磁 気ヘッド浮上量の増加幅に対して、前記磁気ヘッドと前 記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外周での間 隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とする 磁気ディスク装置。

【請求項9】案質的に平坦な基板上に磁性膜と保護膜と を有し、該保護膜の表面に凹凸部を有する磁気ディスク であって、輸部保護膜表面の単位面積当りの凹部の空間 内容積を、該磁気ディスクの内周側から外周側にかけて 漸次増加させたことを特徴とする磁気ディスタ

【請求項10】保護膜表面の単位面積当りの凹部の空間 内容積を、該磁気ディスクの同一円周上においてほぼー 定としたことを特徴とする請求項 9 に記載の磁気ディス

【請求項11】磁性膜面と保護膜の凸部頂点との間隔 が、面内で実質的に均一であることを特徴とする請求項 9に配載の磁気ディスク。

【請求項12】磁気ディスクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外周側で高めたことを特徴とする請求項9に記載の磁気ディスク。

【請求項13】磁気ディスク回転時の線速度上昇による 磁気ヘッド浮上量の増加幅に対して、前記磁気ヘッドと 前記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外間での 間隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とす る磁気ディスク。

### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置及びそれに用いられる磁気ディスクに関する。

### [0002]

【従来の技術】近年の情報量の増大に伴い、コンピュー タシステムの外部記憶装置としての磁気ディスク装置の 重要度はますます高まっている。

【0003】磁気ディスク装置は、磁気ディスク(以下 単にディスクと称する)と磁気ペッド(以下単にペッド と称する)、ペッドをディスク上の任意のデータ位置に 移動させるための移動機構、ディスクの回転機構及び記 録再生信号の処理回路を主帳成要素としている。

[0004] 磁気ディスタを置吹は、ディスクを回転さ 立た時の空気滅によってヘッドを微か間隔で停上させ、 このだ能で起発件生を行うのが一般的である。磁気ディ スク緩散の起縁程度を向上させるには、起縁層であるデ オタの磁性限をしゃりドとの間隔 (以下スペーシング 称する) は小さいほど臭い、このため起発所生時のヘッ ドとディスク表面との間隔 (以下これを前距のスペーシ ングと区別して再上量と断する) を小さくする努力がな され、現在では浮上量をサブミクロンとした磁気ディス タ鍵性などを見い始めている。

【0005】このような高記録密度の磁気ディスク装置 及びそれに用いられるディスクとしては、ディスクの保 譲襲表面にパターンエッチにより均一な凹凸を形成した ものがある (特開军1-260630号公報)。

【0006】 なお、その他、ディスク表面に凹凸を形成 したものとして、特開昭57-167135号,同60 -40530号,同60-231919号,特開平1-24922号,同2-31323号,同2-2088 26号公報等がある。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】 前記従来技術は、装置 の停止時のヘッドとディスクとの粘着現象防止を目的と 対象のであり、記録再生特性上様めて重要なヘッドの浮上量 変動及びこれに伴うスペーシング変化に対して十分な配 慮がなされていない。以下、従来技術の問題点と本発明 の腰顆を述べる。

[0008] 記録再生時のスペーシングが記録態度を支 配亡することはは良く知られており、記録密度向上のため にはスペーシングをいかに小さくするかが重要である。 この要表に伴いヘッドの戸上量はますます小さくなる何 向にある。一方半上量が小さくなるほと、ディスクが高 速回転中にヘッドと接触して同者が損傷を受ける可能性 が増大するため、浮上量の下限は磁気ディスク装置の耐 小性及び作機性の最近らた戻される。

【0009】ところで記録再生時にディスクは一定回転 数で回転するため、ディスクの内間側と外周側では線速 度に大きな違いがある。例えば外径5、25インチのデ ィスクを用いた場合、最内周と最外周での線速度の差は 2倍程度にもなる。前記従来技術のように均一な凹凸形 状のディスクにおいては、発明者らの検討結果によれば 最外周での浮上量は最内周に対して1.5倍程度とな る。前記のように浮上量の下限は装備の信頼性から決定 されるため、従来技術では最内間での浮上量をこの下限 以上とする必要がある。このため外周側では必要以上に 浮上量が増大するためスペーシングも大きくなり、これ により外周側での記録密度が制限されて装置全体の記録 密度を低下させるといういう問題点がある。特にヘッド として、磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導型記 録素子を組み合わせた記録再生素子分離型ヘッドを用い た場合、ヘッドの再生出力はスペーシングに直接影響さ れるため、前記の問題はより顕著になる。

【0010】本発明の目的は、外局側でのスペーシング 増加による記録密度の低下を抑えることにより高記録密 度化に適し、かつ信頼性を確保した磁気ディスク装置及 びそれに用いられる磁気ディスクを提供することにあ る。

### [0011]

「課題を検決するための手段」前記目的を達成するため の本発明の磁気ディスク装置は、実質的に平坦な基板上 に磁性度と保護機とを有し、該保護板の表面に凹凸部を 有する磁気ディスクと、記録再生時に回転する該磁気デ イスク上で微小削減をもって浮上する磁気へッドとを価 大た磁気ディスクを製置において、該磁気ディスクを り内間側から外層側にかけて帯次増加させたことを特徴と する。

[0012]また本祭別の職気ディスク装置は、実質的 に甲組合基板上に磁性膜と保護膜とを有し、該保護膜の 装面に凹凸部を有する磁気ディスクと、記録再生時に回 転する部級気ディスク上で微小開隊をもって得上する磁 気へッドと電力を開気ディスクを設置において、前 気へッドに対する前記磁気ディスク上の浮上基準面を、 非磁気ディスクの周側から外層側にかけて衝突前記磁 性板面に接近させたことを物度とする。 【0013】前記磁気ディスク装置において、ディスク 表面の単位面積あたりの凹部の空間内容積は、該ディス クの同一円周上ではほぼ一定であることが望ましい。

10014]また前記録なディスク装置において、ディスクの磁性膜面と保護膜の凸部の頂点との間隔は、該ディスク面内で実質的に均一であることが望ましい。

[0015]また前記総気ディスク装置において、ディ スクを一定回転数で回転させたときの、内側側に対する 外周側での線速度の上昇による、ヘッドとデイスクの停 上幕準面との間隔(すなわち浮上量)の増加幅に対し て、該ヘッドと磁気ディスタの磁性膜表面との間隔(す なわちスペーシング)の微地線を小さくすることが領す

しい。 【0016】また前記磁気ディスク装置において、ヘッ ドとして記録孝子と再生菜子を別々に有する記録再生菜 そ分離拠ヘッドを担いてあまり、一般しまでは、数な好

ドとして記録業子と再生素子を別々に有する記録再生素 子分離型へッドを用いてもよい。一例としては、磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導型記録素子を組み合 わせた記録再生素子分離型へッドを用いることが望まし い。

【0017】また前記磁気ディスク装置において、ディ スクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外 周側で高めることが望ましい。

【0018】また本発明の磁気ディスクは、実質的に平 地な基板上に磁性膜と保護膜とを有し、該保護膜の表面 に凹凸部を有する磁気ディスクであって、前径保護膜表 面の単位面積当りの凹部の空間内容積を、該磁気ディス クの内周側から外周側にかけて漸次増加させたことを特 数とする。

【0019】前記磁気ディスクにおいて、保護膜表面の 単位面積あたりの凹部の空間内容積は、同一円周上では ほぼ一定であることが望ましい。

【0020】また前記磁気ディスクにおいて、磁性膜面 と保護膜の凸部の頂点との間隔は、面内で実質的に均一 であることが望ましい。

【0021】以上要するに、本発明においては、磁気ディスク回転時の線速度上昇による磁気ペッド溶上量の増加幅に対して、前記磁気ペッドと前記磁気ディスクの磁性膜表面との、ディスク外周での関隔の増加幅を小さくする手段を備えたことを特徴とするものである。

【作用】磁気ディスク装置においては、ディスクの回転 時に空気の粘性によってヘッドとディスタの間に空気が 侵入して気能を生し、この時に生ずる圧がによってヘッッ ドが浮上する。この時の浮上量は、主にディスク回転時 分イスクを仮定すれば、ヘッドの浮上量はディスク表面 イスクを仮定すれば、ヘッドの浮上量はディスク表面 とヘッドとの問題不要される。ディスク表面に凹凸があ る場合、浮上量の定範は若干複雑である。ここで本発明 にかかわる浮上基準面の概念を説明する。浮上上帯車面と は、浮上時に、アドが駆動するディスクの平均面でデ

[0022]

され、先の理想的に平坦なディスクの場合にはディスク 表面と一畝する。表面に凹凸を有するディスクを用いた 着色、発明者の物質対象果によれば、浮上基準面は近似 的には三次元的表面阻さの中心面と考えて良い。この浮 上基準而から見たヘッドの浮上量は、線速度一定の場合 デルロルの形状にはほとんど依存せず、線速度 の増加と集に増大する。

【0023】一方本発明でいうスペーシングとはヘッド 浮上時のヘッドとディスクの磁性膜表面との間隔と定義 される。定義より明らかなように、スペーシングは前記 ヘッドの浮上量とディスクの浮上基準面と磁性膜表面と の間隔の和で表される。

【0024】前記のように浮上量は終連度の増加により 増大するため、ディスクの内周側と外周側で変化するの が避けられない。発明者もはディスクの内角側と外周側 でのスペーシング変化の抑制につき種々検討した結果、 磁性膜上に形成される保護販表面に特定の凹凸形状を形 成することとち、浮上基面も磁性映裏の両隔を変 化させうることを見出した。これによりディスク内周側 と外周側での浮上量変化に返因するスペーシング変化を 低減することができる。

[0025] ここで用いられるディスクは、実質的に平 埋な基板上に少なくとも磁性膜と保護機を呑れ、保護 膜の表面に前距の側凸が形成をれていることが選まし い。これにより磁性膜は実質的に平単とできるため、磁 性膜の凹凸に起因する再生出力変動を防止し、記録再生 特性に微れた磁気ディスク製度を得ることができる。

[0026] ディスタの保護療法面に即心がある場合、 既に述べたように浮上基準面は三次元的表面担この中心 面と考えて良い、このため、単位面積かたりの即舶の空 関内容和水大きくなるほど、浮上基準面は銀性販面に近 づく、すなわら、即舶の空間内容積をディスクの内周側 から外周側にかけて新次増加させることができ、これによ り線理度上昇によ 彦宇 量の学期組に対して、スペーンングの増加幅を小さくすることができる。これにより、 ディスタの外周側でのスペーシング増加による配験再生 特性の学化を対象を表しまができる。

【0027】ここでディスク表面の単位面積あたりの凹部の空間内容積は、ディスタの同一円周上ではほぼ一定とすることが望ましい。同一円周上では線速度が一定であるため、凹部の空間内容積が変化した場合、スペーシング変動の原因となるためである。

[0028]またディスクの磁性頻高と保護療の凸部頂 流との間隔は(すなわち凸部での保護機等の映算)は、デ ィスクの面内で装質的に均一であることが望ましい。磁 気ディスク装置の起動停止時や、ディスクの定常回転中 でもつッドシーン動作等により、ヘッドとディスタとが 接触する危険性がある。その際にはディスク側では凹凸 の凸面頂真で接触が起こるため、その時の耐火体及び信 類性の概点から、凸部での保護膜の膜厚の最小値が決定 される。一方スペーシングを小さくする目的からは保護 販の襲厚は小ちいほど良いため、上配凸部での機態膜の 膜厚は、耐外性及び信頼性の観点から決定される最小値 であって、ディスク面内でほぼ一定であることが望ましい。

【0029】未発明の磁気ディスク装置で用いられるへ ッドは、記録素子と再生素子を別々に有する記録再生素 子分離型〜ッドを用いてもこい。一例としては、総式 抗効果を利用した再生素子と、誘導型記録素子を組み合 わせた記録再生素子分離型〜ッドを用いることが望まし い。 織女抵抗効果を利用した再生素子における再と手における再と は、スペーシングの変化に直接影響される。本発明の磁 気ディスク装置に用いた場合、外周側での再生出力低下 を抑えることができため、特に望ましい。

[0030] 本発明の磁気ディスク装置においては、ディスク外周側での記録再生特性の学化を抑えられるため、ディスクの1トラック当りの記録容量を、内周側に対して外周側で高めても良い。これにより、装置全体の記録密度を著しく高めることができる。

[0031] 以上要するに、未発明においては、磁気ディスク回転時の線道度上昇による磁気・ンド浮土量の場所 が網に対して、前記磁気ヘッドと前記電気ディスクの磁 性膜表面との、ディスク外周での関隔の増加福を小さく する手段を備えたものであって、未発明によれば、ディ スクの外周側でのスペーシング増加を削えることにより 高記録器度化に適し、かつ信頼性を確保した磁気ディス 分装置びびそれに用いられる磁気ディスクを提供することができる。

### [0032]

【実施例】図10には、本発明の磁気ディスク装置の概 路構成を示す。ここで11は磁気ディスク、21は磁気ペッ ド、10は磁気ペッドの多動機構、11はスピンドルモータをそれぞれ示す。磁気ディスク最限の動作方法としては、ディスク1の回転停止時にディスクまりとヘッド2 が接触するコンタクト・スタート・ストップ (CSS) 方式、回転停止時にはヘッド2をディスク1から引き離す機構を設けた方式等があるが、いずれの方式でもディスク1を原化では、10年のよりでは、10年のよりにない。10年のよりにない。10年のよりにない。10年のは、10

10033] 氷に図1から図3を用いて、本条明のスペーシング新劇について説明する。図1及び図2はディスク1の保護膜5の表面に回らを形成した場合の浮上量とスペーシングの関係を示す。図3は保護膜表面が理想的に平44なディスク目いた場合を示す。図3の場合、ペッド2に対するディスク10浮上基準面は、保護膜5の表面に一致する。の場合スペーシングは浮上量と保膜数5の販する。この場合スペーシングは浮上量と保膜数5の販する。下の場合スペーシングは浮上量と保膜数5の販する。下の場合スペーシングは浮上量と保証がある。

がある場合、ペッド2に対するディスク1の浮上基準面は、発明者らの検討結果では近似的に3 8元的即凸の中 心面で表される。このため即第6の空間内容積が大きい 図1の方が図2に比べて、浮上基準面は磁性腰4の表面 に近づいている。図1及び図2においては、スペーシン グは磁性酸4の表面と浮上基準面との間隔と、浮上量と の和で表される。

[0034] ጅ明著らの検討結果では前記の浮上基準面から見た浮上量は、ディスク1の回回時の検達度が一定の場合、保護集5の表面の凹凸の有無及び凹部6の空間 内容積には依任しない。このため、浮上基準面が続社膜 4の表面に近づく程、すなわち保護度5表面の凹部6の 空間内容頼が大きい程、スペーシングは小さくすること ができる。

【0035】本発明の一実施例の磁気ディスクの構成を 図9に示す。基板3は、アルミニウム合金円板上にNi P, アルマイト等の硬質下地膜を形成したもの、又はガ ラス、セラミックス及び硬質プラスチック円板等そのも の、又は該円板の表面に下地膜を形成したもの、等であ ってよい。基板3の上には磁性膜4が形成されるが、両 者の間には密着性向上や磁性膜4の特性向上を目的とし て中間膜8が形成されてもよい。磁性膜4は、飽和磁束 密度及び保磁力の高い材料からなることが好ましく、か かる材料の好ましい例としてはCoNi合金、CoCr 合金、及びこれらにZr, Ta, Pt等少なくとも一種 以上の他の金属元素を添加したものである。中間膜8の 材料としては磁性膜4の結晶配向性を促進しうるものが 望ましく、例えば磁性膜が上記したCo系合金の場合に は、CrおよびCrに少なくとも一種以上の他の元素を 添加したものが特に好ましい。磁性膜4の表面には保護 膜5が形成され、その表面には凹凸が形成される。保護 膜5には、スパッタ法やCVD法で形成したC膜、Si O., 金属炭化物、金属窒化物、金属酸化物等が用いた れる。生産性と摺動耐久性の観点からはC膜が特に望ま しい。保護膜5の表面には必要に応じて潤滑膜9が形成 されて磁気ディスクが完成される。潤滑膜9としてはフ ッ素系の潤滑剤が望ましく、パーフルオロポリエーテル 系の潤滑剤が特に好ましい。潤滑膜の膜厚は保護膜5表 面に形成される凹凸の高さより小さいことが望ましい。 潤滑膜9の膜厚が凹凸の高さより大きくなると、実質的 に凹凸が平坦化され、本発明の凹凸によりスペーシング を制御する効果が失われる。

【0036】本処明の磁気ディスクにおいては、保護腺 5の表面にスペーシングを削削するための凹凸が形成さ れているため、基板3表面は実質的に平坦でよい。これ により、基板上形成される磁性膜4もP型となるた か、配線再生時が極性線4の回位による再生出力の変動 を防止することができ、優れた記録再生特性を有する磁 気ディスクを得ることができる。ただし、必要に応じて 基板3多版に、例えば磁性膜4の配便性を削削する を目的に、保護膜5表面に形成する凹凸の高さよりも小 さい範囲で極微小な凹凸、例えば円周方向の微小な溝 等、を形成した磁気ディスクも本発明に含まれる。

【0037】本発明において、保護膜5表面に凹凸を形 成する具体的な方法は以下の通りである。ディスク1の 面内で実質的に均一な膜厚で、かつ平坦に形成された保 護膜5の表面に適当なマスクパターンを形成した後、エ ッチングを行って凹部6を形成し、しかる後にマスクバ ターンを除去する方法が最も好ましい。凹部6の空間内 容積は、前記マスクパターンの被覆面積比率とエッチン グの深さによって制御できる。本発明において、内間か ら外周側にかけて凹部6の空間内容積を増加させるため には、外周側にいく程マスクパターンの被覆而藉比率を 低下させる方法または外周側にいく程保護膜5のエッチ ング深さを増加させる方法の少なくとも一方を用いれば 良い。なお本発明においては、外周にいく程凹部8の空 間内容積が実質的に増加すれば良いから、最内周付近で は凹部6の空間内容積をゼロ、すなわち凹凸を形成した い部分があっても良い。

[0008]保護側5の表面にマスクパターンを形成する方法としては、マスクパターンの変層面質比単を任意 に制御しうる方法が望まして、フォトリソグラフノセ で任意のパターンを形成する方法や、マスク系となる適当な固体物質を起て状まさに結婚状大として、スプレー法 等により保護膜5の表面に付着させる方法等が発生 しい。ここで用いられるマスク剤としてはフォトレジストや、ボリエチレン等の7条機制器、ボリテトラフルオロエチレン等の手機制器、ボリテトラフルオロエチレン等の7条機制器、ボリアトラフルオロエチレン等の7条機制器、ボリアトラフルオロエチレン等の7条機制器、ボリアトラフルオロエチレン等の7条機制器、ボリアトラフルオロエチレン等の7条機制器、ボリアトラフルオロエチレン等の7条機制器

[0039] ここで用いられるエッチング方法は、保護 膜5の材料に応じて選択される。保護膜5が4の場合に は、酸素を含有したガス雰囲気中でのプライマニッシ グ等のドライエッチング法が特に望ましい。保護膜5の 最大エッチング度さは、初期の形成した保護膜5の腹厚 以下にすることが望ましい。保健膜が表面に露出した場 合特性気化が生じやすいたかである。

【0040】以下本発明をより具体的な実施例に基づい て詳細に説明する。

【0041】 (業権例1) 外径5.2 8インチのアルミ

- ウム合金円板の表面に無電解めっき池によりN1PF

地膜を15μπ形成し、下地膜を10μmまで部盤して、 熱針式表面担さ計で測定した平均粗さ (Ra) 2 m

刷ド、最大担さ (Rmax) 5 nm以下になるように 鏡面加工して基板 3 を作製した。 ○ 5 板に上立りを 達成上りCrの中間膜 8 を100 nm、CoCrTaの 線性膜 4 を50 nm、Co保護膜 5 を30 nmの厚さに それぞれ形成し、

【0042】保護膜5の表面に、ポジ型フォトレジスト を約0.5μm強布し、同心円状に光透過部を形成した フォトマスクを密着させて紫外線露光した後現像して、 光透過節のレジストのみを除去し、保護膜5表面に同心 円状のマスクパターンを形成した。フォトマスクのパターンは、同心円状の光透過節のビッチをディスク全面で  $50 \mu m - \mathbb{E} \ell \ell$ 、光透過節の低は最内周で $1 \mu m$ 、最 外周では  $49 \mu m$ として、その間連続的に変化させた。 転写された同心円状のマスクパターンのピシテは $50 \mu m$ 一定であり、マスクパターンの縮は最内周で身地、 最外周では $1 \mu m$ であり、その問連続的に変化していた。 マスクパターンの被極面積比率は最内周で98%、最外周で98である。

【0043】この円板を、ドライエッチング装置により 酸素を10%含有したAr雰囲気中で処理し、マスクパ ターノのない部分の保護膜5を20mmの深さまでエッ チングした後、マスクパターンを除去した。マスクパタ ーンの存在した砂汁は凸部でより、マスクパター のない部分はエッチングにより凹部6となった。この円板 上に調機膜9としてパーフルオロボリエーテル系の個滑 利を約2mm機にして破ケディスリを作数した。

[0044] 本実施例のディスクでは、回節6の空間内 容積は最内周で約400μm²/mm²の90, 中周では 約10000μm²/mm²。最外周では約19600μm²/mm²であり、外周では 回一円周上での凹部6の空間内容積ははぼー定であっ 。本実施例では合節7での保護後5の機厚は全面で約 30nmであり、外周側にいく程衡次増加していた。 10nmであり、単節6での保護機5の機厚は全面で約 10nmである。本実施例のディスクの中周付近での凹 凸の配配を模式がに図4に示す。

【0045】 (媒施例2) 雨心円状や光透過部のピッチ をディスク全面で50μm一定とし、光透過部の幅を 9μm一定としたフォトマスクを用い、実施例1と同様 の方法で保護膜のみ変面にマスクパターンを形成した。 転写された間へ対のマスクパターンと形成した。 電でビッチは50μm一定であり、マスクパターンの幅は 1μm一定であった。マスクパターンの被覆面積比率は 全面で2%である。

【0046】この円板を、電信間に速速板を介したドラ イエッチング報定はより酸素と10%有化たルストラ 気中で処理し、マスクパターンのない部分の保護膜5を エッチングした。エッチング中に円板を回転させ、かつ 遮板を移動させることにより、後護隊5のエッチング 溶さを成内間でせて、最分限で20mm、その間でエッ チング酸さが連続的に変化するようにした。マスタパタ ーンを除去した後、この円板上に満滑版9とレてパーフ ルオロボリエーテル系の間積利を約2mm途布して磁気 ディスタ1を作扱した。

[0047]本実施例のディスクでは、即館6の空間内 容積は最内周でゼロ(すなわち凹凸なし)であり、中周 では約 $1000\mu$ m<sup>2</sup>/mm<sup>2</sup>、最外周では約1960 $0\mu$ m<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>であり、外周側にいくほど都次増加して いた。同一四周上での凹部6の空間内容積ははぼ一定で あった。本実施例では凸部7での保護膜5の原保全面 で約30nmであり、凹部6での保護膜5の膜厚は中周 付近で約20nm、最外周で約10nmである。

【0048】 (葉焼倒3) フォトマスクとして、光透過 部を格子状にしたものを用い、実施例1と同様の力法 で、保養膜5の表面にマスクパターンを形成した。フォ トマスクのパターンは、格子状の光透過節のピッチをデ イスク全面で50μm一定とし、最内間での光透過節の 幅は1μm、正方形の光井透過節の一辺の長さが49μ m、最外周での光透過節の幅は45μm、正方形の光井 透過節の一辺の長さが5μmとして、その問連続的に変 化させた。マスクパターンの被覆匝鎖比率は最内側で9 6%。最外周で1%である。

【0049】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 壊5を20nmエッチングした。マスクパターンを除去 した後、円板上に潤滑護9としてパーフルオロボリエー テル系の潤滑剤を約2nm釜布して磁気ディスク1を作 製した。

[0050] 本実施例のディスクでは、回節6の空間内 容積は最内周で約800μm²/mm²、最外周では約1900μm²/mm²、最外周では約1980μm²/mm²、最外周では約1980μm²/mm²であり、外周側にいくほど高次増加していた。同一円周上での回廊6の空間内容積はほぼ一定であた。本実施例で込めずでの保護機5の機原は全面で約30nmであり、地上に傾のディスタの中周付近での回かの配置を機変が、図5に示す。

【0051】 (実施例4) 実施例1と同様に、基板3上にCrの中間膜8を100nm、CoCrTaの磁性膜4を50nm、Cの保護膜5を30nmの厚さにそれぞれ形成した。

【0052】本実施例では保護拠5の表面に形成される マスクパターンとして、固体数子を分散付着させたもの を用いた。平均粒径5μmのポリテトラフルオロエチレン粒子をフッ素系務別に1重急%で分散させた分散検定 硬整し、スプレー盤布法により保護膜5の表面にポリテトラフルオロエチレン松のエチンを動きせることにより、特を回転させながらスプレーノズルを移動させることにより、半径位置によって粒子の接種面積比率を変化させた。粒子の接便面積比率は最内期で約9.5%、最外周で約2%であり、その間連絡的に変化しいた。

【0053】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 膜5を20nmエッチングした。マスクパターンである 粒子を除去した後、円板上に潤清膜9としてパーフルオ ロボリエーテル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディ スク1を作製した。

【0054】本実施例のディスクでは、四部6の空間内 容積は最内周で約400μm<sup>2</sup>/mm<sup>2</sup>であり、中周では 約1000μm<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>、最外周では約1900μ m<sup>3</sup>/mm<sup>2</sup>であり、外周側にいく程漸次増加していた。 同一円周上での回路6の空間内容積はほぼ一定であっ た。本実施例では凸部7での保護膜5の膜厚は全面で約 30nmであり、凹部6での保護膜5の膜厚は全面で約 10nmである。本実施例のディスクの中周付近での凹 凸の配置を模式的に図6に示す。

【0055】 (比較例1) 実施例1と同様に、基板3上 にCrの中間腰8を100nm、CoCrTaの磁性膜 4を50nm、Cの保護膜5を30nmの厚さにそれぞ れ形成した。

【0056】本比較例では保養戦多の表面に凹凸を形成 せず、そのまま円板上に調荷酸多としてパーフルオロボ リエーテル系の潤滑剤を約2 nm 塗布して破ダイスク 1を作製した。本比較例のディスク1では表面に実質的 に凹凸はなく、保護膜5の膜厚は全面で30nmであ る。

【0057】 (比較何2) 関心円状の光透過部のセッチ をディスク全面で50μm一定とし、光透過部の幅を2 5μm一定としたアオトマスクを用い、実施例1と同様 転写された同心円状のマスクパターンを形成した。 転写された同心円状のマスクパターンは、ディスクで でピッチは50μm一定であり、マスクパターンの幅は 25μm一定であった。マスクパターンの核復而積比率 は全面で50%である。

【0058】この円板を実施例1と同様な方法で、保護 膜5を20nmエッチングした。マスクパターンを除去 した後、円板上に潤滑膜9としてパーフルオロボリエー テル系の潤滑剤を約2nm塗布して磁気ディスク1を作 製した。

【0059】本実施例のディスクでは、即第6の空間内を報はディスク全面で約 $10000\mu$ m $^2$ /m $m^2$ -定である。本比後例では凸節7での保護膜5の腹厚は全面で約30nmであり、凹部6での保護膜5の腹厚は全面で約10nmである。本比較例のディスク1での凹凸の配置を模式的に図4に示す。

【0060】 (比較例3) 実施例1と同様に、基板3上にCrの中間膜9を100nm、CoCrTaの磁性膜4を50nm、Co保護膜5を30nmの厚さにそれぞれ形成した。

【0061】本比較例では保護膜5の表面にマスクパタ ウンを形成せず、実施例2と同様の遮蔽板を削いたエッ チング装置により、保護膜5のエッチング微さを最内周 でゼロ、最外周で20 nm、その間でエッチング流さが 連続的に変化するよコニッチングした。20円板上に網 清護9としてパーフルオロボリエーテル系の潤情和を約 2 nm途布して磁気ディスク1を作製した。本比較例の ディスク1では装面に実質的に凹凸はなく、保護膜5の 原厚は最内層で約30 nm、最外周で約10 nmであ 9、外島側にひく程準が変換していた。

【0062】ここで実施例2のディスク1を用いて、ディスク1の回転時の線速度一定の場合について、凹部6の空間内容積とスペーシングとの関係を測定した。ここ

でスペーシングは以下の方法により求めた.

【0063】磁気抵抗効果を利用した再生素子と、誘導 型記録素子を組合せた記録再生素子分離型ヘッド2につ いて、平坦なガラス円板を用いて回転時の線速度と浮上 量との関係を光干渉法により実測した。次にこのヘッド 2と実施例2のディスク1を用いて図10と同様の磁気 ディスク装置を構成し、ディスク1のいくつかの半径位 置において回転の線速度及びディスク1面での磁化反転 密度が一定となるようにして記録再生試験を行い、各半 径位置での再生出力を測定した。外周側にいく程、すな わち保護膜5表面の凹部6の空間内容積が増加する程再 生出力は増大した。実施例2のディスク1は最内周では 表面に凹凸がないため、ここでのスペーシングは同じ線 速度でガラス円板を用いて測定した浮上量と、保護膜5 及び潤滑膜9の膜厚の総和として計算した。ディスク1 の半径位置を変え、保護膜5の表面の凹凸形状が変化し たときの再生出力の変化を、スペーシングの変化のみに 起因すると仮定し、最内周でのスペーシングを基準に、 各半径位置でのスペーシングを計算した。

【0064】関7に保護膜5の表面の凹部6の空間内容 額と、計算したスペーシングとの関係を示す。この結果 より、ヘッド2や回転時の線速度が同一の場合でもし スタ10次で記述形成した凹部6の空間内容積を変化さ せることによってスペーシングを制御できることがわか

【0065】次に、各実施例及び比較例のディスク1について、前部と同様のペッド2を用いて図10と同様の破気ディスク装置を構成し、ディスク1を一定回転の配回転させたときの、ディスク1の半径位置によるスペーシングの変化を測定した。ここでスペーシングは以下の方法により求め

【0066】前型と同様に、ガラス円度を用いて一定回 転数で円板を回転させたときの、各半径位置での供試へ ッド2の浮上量を実測した。表面に凹凸のない比較例 のディスク1について、一定回転数でディスク1面での 線化反転密度一定の条件で記録再生契載を行い、各半径 位置での再生出力を測定した。各半径位度でのスペーシン ングは同じ半径位置でガラス円板を用いて測定した浮上 量と、保護膜5及び間滑膜9の膜厚が起和として計算した。次に他の実施段及び比較例のブイスク1について、 同じ条件で再生出力を測定した。各々のディスク1について、比較例1のディスク1との再生出力の差と、スペーシングの変化のみに超因するを度上、比較例1のディスク1のスペーシングの変化のみに超因するを度上、比較例1のディスク1について、大陸例1のディスク1について、大陸例1のデスクスを選挙に、各半径位置でのスペーシングを 計算した。図8に実施例及び比較例のディスク1につい て、半径位度とスペーシングを即級を示す。

【0067】表面に凹凸のない比較例1では、外周側に いく程スペーシングが顕著に増大している。ディスク面 内で凹部6の空間内容積を一定とした比較例2では、比 較例1に比べてスペーシングの絵材値が減少しているも、 のの、外側側にいく程スペーシングが増大することに変わりはない。一方外周側にいく程間部6の空間内容積を 増加させた全実施例及び外側側にいく程保護機厚を減少させた比較例3では、各々の半径位置によるスペーシン グ変化はほぼ同一であり、外周でのスペーシング増加が 顕著に抑えられていることがもから。

【0068】これらの実施例及び比較例の磁気ディスク 装置について、ディスク1の最内周及び最外周におい て、脳秘密度を変化させて超級再生試験を行い、実用に 供しうるディスク1面での最大磁化反幅密度を削定し た。さらに同じ磁気ディスク基側について、ディスク1 の最内風及び最外層において、CSS試験により倍額性 と耐久性を評価した。測定結果を表1に示す。 [0 0 6 9]

【表1】

表 1

ディスク	位置	最大磁化反転密度	CSS試験(30000回後)	
1101	in le	(kFCI)	表面観察結果	摩擦力(gf)
実施例1	最内周	75	傷なし	12
******	最外周	71	傷なし	5
実施例2	最内周	76	傷なし	15
	最外周	70	傷なし	4
実施例3	最内周	75	傷なし	11
	最外周	70	傷なし	5
実施例4	最内周	- 74	傷なし	13
	最外周	71	傷なし	4
比較例1	最内周	75	傷なし	21
	最外周	42	傷なし	17
比較例2	最内周	82	クラッシュ	
	最外周	55	傷なし	11
比較例3	最内周	74	傷なし	22
	最外周	70	クラッシュ	

[0070]外周側でスペーシングが大きく増加する比較例1では、外周側での大成低化反応需要の低下が大きく、応録再生特性上不利となる。比較例1に比べてスペーシングの絶対値が減少している比較例2では、内周側で最大能化反転度が出てしている。さらに比較例2では、CSS試験後に内周側でラッシュが発生しており、耐久性に定しかった。比較例2では、内周側でスペーシングが低下してぎて指動信頼性が損なわれたものと考えられる。

【0071】外原側でのスペーシン分類加が小をかった 変実施例及び比較例3では外原側での最大磁化反転密度 の低下が小さいため、1トラックあたりの記録整度を外 周側で高く設定することがする、接触全体としての高記 繁密度化に達することがわかる。しかし比較例3ではC S S N映板に外原側でクラッシュが発生しており、耐外 性に乏しかった。比較例3では、外房側で保護線の膜厚 が小さいため、影解情報性が損なわれたものと考しる。 これに対し本実施例の磁気ディスク装置では、CS S N映後も傷の発生は見られず、信頼他にも優れてい 本、実施例では、ヘッドと機様するディスク表面の凸 本、実施例では、ヘッドと機体するディスク表面の凸 部における保護膜の膜厚は内周及び外周で一定であるた め、摺動信頼性を確保することができる。

[0072] ところで、本契明の実施例において、CS S試験後の摩擦がは最外周において明らかに低くなって いる。これは最外層においては、回節の空間内容弱が大 きいため、ヘッドとディスクとの貼付き現象が生じにく いためと考えられる。このため本実施物をCSSカスSS 破気ディスク製に川りた場合、最外層付近をCSSカスSS 域とすれば、ヘッドとディスクとの貼付き現象を防止す ることができ、より信頼性に優れた磁気ディスク製置を 得ることができ、より信頼性に優れた磁気ディスク製置を 得ることができ、まり信頼性に優れた磁気ディスク製置を

[0073] なお、磁気ディスクの表面に凹凸を設ける 技術に、先に述べた特開平1-260630分金線以外 に、特別昭57-167135号、前60-40530 号、同60-2319号、特側平1-224922 号、同2-31323号、前2-208826号公裂号 に開示されているが、そのいずれも、磁気ディスク回転 時間を終め、アンドウト量の増加幅に対して、前部級気へッドで上重の増加幅に対して、前部級気へッドを前配格数ディスクの磁性能表面と の、ディスク外限での開係の増加幅を小さくする技術、 でなわりを発展である。 動及びこれに伴うスペーシング変化の点では認識していない。

#### [0074]

【発明の効果】本発明によれば、磁気ディスク回転時の 線速度上昇による磁気ペッド浮上量の増加幅に対して、 部定盤低ペッドラ 計配盤板ディスクの磁性膜表面との、 ディスク外周での関隔の増加幅を小さくする手段を備え たことにより、外周側でのスペーシング上昇を刺えるこ とができる。これにより信頼性を確保しつつ、外回で 著しい記録密度の向上が可能であり、高記録密度化に適 した磁気ディスク装置及びでれた用いられる磁気ディス タを得ると上ができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とス ペーシングとの関係を示す模式図である。

【図2】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とス ペーシングとの関係を示す模式図である。

【図3】本発明の一実施例による表面が平坦な磁気ディ スクを用いた磁気ディスク装置での、浮上量とスペーシ ングとの関係を示す模式図である。

【図4】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。

【図5】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。

【図6】本発明の一実施例による磁気ディスクでの表面 凹凸の配置を示す模式図である。

凹凸の配置を示す模式図である。 【図7】本発明の一実施例による表面に凹凸を有する磁 気ディスクでの、凹部の空間内容積とスペーシングとの

関係を示す測定図である。 【図8】本発明の実施例による磁気ディスクの、半径位 置とスペーシングとの関係を示す測定図である。

【図9】本発明の一実施例による磁気ディスクの断面形 状を示す模式図である。

【図10】本発明の一実施例による磁気ディスク装置の 構成を示す概略図である。

## 【符号の説明】

1…磁気ディスク、2…磁気ヘッド、3…基板、4…磁 性膜 5…保護膜 6…保護膜装面の凹部、7…保護膜 装面の凸部、8…中間膜、9…潤滑膜、10…磁気ヘッ ドの移動機構、11…スピンドルチータ

[図1] [図2] [ 3 4 ] 20 1 图 2 スペーシング スペーシンク Ñ 3 一基板 5 一条面板 7 …中型板 4 …磁性展 6 一個護菌表面の回席 [図5] [図3] 22222222 図 3 22222222 22222222 000000000

